

経営の立場から、C&Mにおける 真のグローバルプレーヤーを醸成

Telesis Technologies, Inc.
副社長

城戸 美穂子



私の業務内容

2023年7月からTelesis Technologies, Inc. (TTI) の副社長 (Executive Vice President) を務めています。同社は米国のオハイオ州に本社を置く、ドットピン、レーザシステムの製造メーカーでイギリス、オランダ、ドイツ、中国にも拠点があります。

2022年7月にコーディング&マーキング (C&M) 事業強化のため買収した日立グループの新しい仲間です。私は、買収時からプロジェクトチームの一員として関わり買収後も統合活動をリードしてきました。これからは、同社の一員として米国本社に駐在し、事業マネージメントや成長戦略、日立のリソース、ネットワークを活用した事業拡大を引き続き支援していきます。

「あるべき姿」達成に向けての取り組み

私の次のチャレンジは、省力システム事業部の時代に作ったC&Mの事業戦略を実行することです。今回、TTIのリーダーシップチームの一員としてビジネスの最前線に立つチャンスを得ることができました。同社の素晴らしい技術と人材、また日立のメンバーとともに、着実に施策を実行していきたいと考えています。個人的には、チームワーク、双方を敬いながらの率直なコミュニケーション、ハングリーに成長する意欲を優先項目として業務に取り組んでいきたいと考えています。

10年後の将来像

日立産機システムおよびC&M事業が真のグローバルプレーヤーになってほしいと思います。経営・日々の事業活動、人材活用やチャンス、事業目標の共有などあらゆるシーンで国内外の垣根がないチームになる必要があると思います。



※2023年7月時点